

概要	<p>2007年台湾半導体設備および関連材料総展 (SEMICON Taiwan 2007)</p> <p>2007年9月12日～14日までの3日間SEMI TAIWANの主催により、台湾最大のSEMICON Taiwan2007(半導体設備および関連材料総展)が開催される。2006年のSEMICON Taiwanでは国内外から650社の企業が1,390ブースを設置し、国内外の業者38,343人が来場した。今年は半導体設備・関連材料が出展する以外に、一連のシンポジウムも開催し、TSMC、ASE、SEC/N、国家地震工程研究センターと半導体設備・関連材料代表的なメーカーを集めて、今後の発展機会や課題の解決策について論議する。今年の見本市は23国から延べ720社の企業が1,450ブースが出展すると予想される。詳細はこちらのホームページまで。 http://www.semicontaiwan.org</p>	<p>台湾企業は2007日本最先端 IT・エレクトロニクス総展(CEATEC JAPAN2007)に出展</p> <p>2007年10月2日～6日の間、台湾区電機電子工業同業公会を始めとする台湾企業が日本で開催されるCEATEC JAPAN2007(最先端IT・エレクトロニクス総展)に出展する。今年の展示会において、台湾は電子部品・デバイス&装置ステージにて台湾国家館として出展する(一部はデジタルネットワークステージにもある)。今年半導体や電子部品などについては計53社の台湾企業の参加を見込んでいる。詳細はこちらのホームページまで。 http://www.ceatec.com</p>
開催日時	9月12日(水)～14日(金)10:00～17:00(最終日10:00～16:00)	10月2日(火)～6日(土)10:00～17:00
出品物	DRAM、X-ray、High Density Plasma Etching、RTP、CMP、Process Integration Effects on Yields、Computer Integrated Manufacturing、Flip Chip、Nano-technology and MEMS、Compound Semiconductor、AOI など	Connectors/ IO products、LCD Modules、PC Pheripheral、Card Reader、Hub、Cable Assy、Computer Chassis、Power Supply、Heatsink、LED、Aluminum Electrolytic Capacitors など
展示会場	台北世界貿易センター(TWTC) 展示ホール1 (台北市信義路5段5号) 及び展示ホール3(台北市松寿路6号)	日本千葉幕張メッセ
主催	SEMI (国際半導体設備材料産業協会)	台湾側の連絡先: 台湾区電機電子工業同業公会
お問合せ及び資料請求	SEMI Taiwan Ms.Karen Lo (英語可) TEL : 886-3-573-3399 ext.218 FAX : 886-3-573-3355 E-mail : klo@semi.org	台湾区電機電子工業同業公会 劉世維 (Mr.Safon Liu) TEL : 886-2-8792-6666 ext.249 FAX : 886-2-8792-6141 E-mail : safon@teema.org.tw

ジャパンデスク連絡窓口
(日本語でどうぞ)

ジャパンデスクは、日本企業の台湾進出を支援するため、台湾政府が設置しています。野村総合研究所が無料でご相談にのります。お気軽にご連絡ください。

經濟部
投資業務処

台北市館前路71号8F

TEL: 886-2-2389-2111 / FAX: 886-2-2382-0497
担当: 林貝真 ext. 216 (日本語可)

野村総合研究所
台北支店

台北市敦化北路168号13F-E室

TEL: 886-2-2718-7620 / FAX: 886-2-2718-7621
担当: 福島卓 ext. 26 / 凌瑞郷 ext. 33 / 何佳娟 ext. 23

野村総合研究所
アジア中国事業コンサルティング部

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5丸の内北口ビル

TEL: 03-5533-2709 (直通) / FAX: 03-5533-2724
担当: 杉本洋

● ジャパンデスク専用 E-mail:japandesk@nri.co.jp ● ホームページ http://www.japandesk.com.tw

個別案件のご相談につきましては、上記ジャパンデスク専用Eメール、もしくは野村総合研究所台北支店宛にお願致します。